

SPECIFICATION Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	Product symbol FIW
---	-----------------------

1 适用范围 Scope

本产品规格书适用于 FIW3 至 FIW9 180 级充分绝缘零缺陷直焊聚氨酯漆包铜圆线的相关规定和要求。

This specification is used for the characteristic and requirements for Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180,FIW3-FIW9 which is supplied from our company.

2 术语定义、种类及标识 Terms, Definitions, Classification and Symbolization

2.1 术语和定义 terms and definitions

导体：除去绝缘后的裸金属线。

Conductor: bare metal after removal of the insulation.

漆层（漆膜）：用适当的方式涂覆在导体或漆包线上，然后烘干和/或固化的一种材料。

种类及标识是由漆包线的导体、漆膜厚度、耐热等级区分的。如表-1：

Wire is classified and symbolized according to the conductor, the kind and thickness of coated film as shown in Table 1.

表-1 种类及标识说明 table 1 UL File NO

种 类 Classification	标 识 Symbol	UL.NO
180 级充分绝缘零缺陷直焊聚氨酯漆包铜圆线 Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW3	OBMW2 E234867
	FIW4	
	FIW5	
	FIW6	
	FIW7	
	FIW8	
	FIW9	

3 参考标准 Normative references

IEC 60317-0-1, IEC 60317-56, IEC 60317-0-7、MW85-C;

4 导体材料、绝缘材料及成品外观

- (1) 导体材料 导体为满足 JIS C 3103 规定的软铜线 (IEC 标准无定性说明);
- (2) 绝缘材料 绝缘层以聚氨酯树脂为基, 可以改性, 但保持与原树脂相同的化学性能;
- (3) 成品外观 绕在线轴上的线平整不散乱, 漆膜应基本光滑和连续, 无条痕、气泡和杂质。

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

5 性能标准

- 5.1 尺寸：参考 IEC60317-0-7:2017 第 4 节，具体要求参考附表 2；
 5.2 电阻：参考 IEC60317-0-7:2017 第 5 节，具体要求参考附表 3；
 5.3 伸长率：参考 IEC60317-0-7:2017 第 6 节，具体要求参考附表 4；
 5.4 回弹性：参考 IEC60317-0-7:2017 第 7 节，具体要求参考附表 5；
 5.5 柔韧性和附着性：参考 IEC60317-0-7:2017 第 8 节，具体要求参考附表 1；
 5.6 热冲击：参考 IEC60317-0-7:2017 第 9 节，具体要求参考附表 1；
 5.7 软化击穿：参考 IEC60317-0-7:2017 第 10 节，具体要求参考附表 1；
 5.8 耐刮（标称导体直径从 0.250mm 至 1.000mm）：参考 IEC60317-0-7:2017 第 7 节，具体要求参考附表 11；
 5.9 耐溶剂：参考 IEC60317-0-7:2017 第 12 节，具体要求参考附表 1；
 5.10 击穿电压：参考 IEC60317-0-7:2017 第 13 节，具体要求参考附表 4；
 5.11 漆膜连续性：参考 IEC60317-0-7:2017 第 14 节，具体要求参考附表 1；
 5.12 漆膜连续性：参考 IEC60317-0-7:2017 第 14 节，具体要求参考附表 1；
 5.13 温度指数：参考 IEC60317-0-7:2017 第 15 节，认证代码参考表 1；
 5.14 焊锡试验：参考 IEC60317-55:2017 第 17 节，具体要求参考附表 1；
 5.15 针孔试验：参考 IEC60851-5:2017 第 23 节，具体要求参考附表 1；

具体操作方法参考附录：性能检验方法

6 包装及每轴净重

6.1 包装

漆包线采用指定的胶轴在不松，不乱，不缠结的情形下卷绕在胶轴的表面，并予以包装防止搬运途中受损，或按客户的要求实行。

6.2 每轴净重

除另有协议外，每轴净重如下表所示：

表-2 轴重及包装要求

线轴型号	适用线径范围 (mm)	轴重(kg)	外箱尺寸	装箱数量
PL-1	0.030≤D<0.035	0.2~1.0	418×302×138	6
PL-2	0.035≤D<0.070	1.0~2.0	388×360×166	6
PT-4 -B	0.070≤D<0.400	1.0~5.0	292×292×220	4
PT-10	0.400≤D<0.700	6.0~11.0	390×187×260	2

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

6.3 线头

线头每卷只有一个，不能有两个或两个以上。

7 使用、储存及废弃注意事项

7.1 使用注意事项

*在有火焰、静电、冲击火花等可引至火灾的场所使用需注意。

*避免接触强酸、强碱及有机溶剂类的化学物质。

*在加热或焊接除去漆膜时，由于漆膜分解会产生有害气体，要用排气设施防止直接吸入。

*不要翻滚线盘使线散乱，导致用户绕制时发生断线。

*线的弯曲、拉伸会使绝缘膜受到应力损害，此时接触湿气、水、溶剂和化学物质可能引起绝缘膜发生隙裂。因此，建议在线圈绕成后或浸漆处理之前进行热处理。

*搬动线盘时，不要用湿手或附有脂霜的手触摸产品。

7.2 保管注意事项

应储存于室内，避免高温（40°C以上）、高湿（90%RH以上）和阳光照射。

7.3 储存期限

产品的储存期为生产后的2年。

由于储存期间产品的储存方法和环境变化，因此经长期储存的产品在使用前应重新进行检验。

8 标识

在线轴上标签标识以下内容：

- | | | |
|-----------------|-----------|----------|
| (1) 条形码（包含生产日期） | (2) 型号、规格 | (3) 生产机台 |
| (4) 生产编号 | (5) 净重 | (6) 检验工号 |

9 漆包线试验报告的发行

根据每个规格每发一批货发行一份或按客户要求。

10 环保申明

郑重申明：本公司产品保证符合 SUNTEK《限用物质管理规定》的相关规定和要求。

SPECIFICATION Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	Product symbol FIW
---	-----------------------

附表 1 产品性能要求 table 1 characteristic and requirement

项目 Properties		特性 Requirement		
漆膜连续性 CONTINUITY	0 孔/30m pinhole /30m: \leq 0			
柔韧性和附着性 ADHERENCE AND FLEXIBILITY	漆膜应无开裂 No cracks visible in the film coating			
热冲击 HEAT SHOCK	伸长 elongation	最低热冲温度应为 200°C, 漆膜应无开裂 no cracks visible in the film coating after conditioning at 200°C		
	卷绕 winding			
软化击穿 Cut-throgh	在 245°C 温度下 2min 内应不击穿; No failure shall occur within 2 minutesat 245°C。			
耐刮 SCRAPE RESISTANCE		FIW3 至 FIW9		
		导体标称直 径 nominal conductor diameter mm	平均最小值 Minimum of averagevalue N	最小值 minimum N
		0.250	4.10	3.50
		0.280	4.40	3.70
		0.315	4.75	4.00
		0.355	5.10	4.30
		0.400	5.45	4.60
耐溶剂 SOLUBILITY	标准溶剂; 用硬度为“H”的铅笔进行试验, 绝缘应不刮破 The enamel coating shall not be removed when using a standard solvent and a pencil of hardness “H”.			
焊锡试验 SOLDERABILITY	395±5°C*3S, 表面应光滑、无孔隙及漆的残留物。 The surface of the tinned wire shall be smooth and free of holes and enamel residue.			
针孔	D<0.07mm, 针孔数 \leq 0 孔/1m; D \geq 0.07mm, 针孔数 \leq 0 孔/5m;			

产品名称	产品标识
直焊充分绝缘零缺陷聚氨酯漆包铜圆线	FIW

附表 2 尺寸参数表

table 2 the requirement of dimension

导体 标称 直径 nominal conductor diameter mm	FIW3			FIW4			FIW5			FIW6			FIW7			FIW8			FIW9		
	Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径	
	Min. mm	Min. mm	Max. mm																		
0.030	0.010	0.042	0.046	0.015	0.047	0.056	0.025	0.057	0.066	0.035	0.067	0.076	0.045	0.077	0.086						
0.040	0.012	0.055	0.058	0.016	0.059	0.069	0.027	0.070	0.079	0.037	0.080	0.089	0.047	0.090	0.099	0.057	0.100	0.109	-	-	-
0.045	0.014	0.062	0.066	0.019	0.067	0.078	0.031	0.079	0.089	0.042	0.090	0.100	0.053	0.101	0.111	0.064	0.112	0.122	-	-	-
0.050	0.014	0.067	0.072	0.020	0.073	0.083	0.031	0.084	0.094	0.042	0.095	0.105	0.053	0.106	0.116	0.064	0.117	0.127	-	-	-
0.056	0.016	0.075	0.081	0.023	0.082	0.092	0.034	0.093	0.104	0.046	0.105	0.116	0.058	0.117	0.128	0.070	0.129	0.140	-	-	-
0.060	0.017	0.080	0.085	0.023	0.086	0.099	0.037	0.100	0.112	0.050	0.113	0.125	0.063	0.126	0.138	0.076	0.139	0.151	-	-	-
0.063	0.018	0.084	0.090	0.024	0.090	0.102	0.037	0.103	0.115	0.050	0.116	0.128	0.063	0.129	0.141	0.076	0.142	0.154	-	-	-
0.064	0.018	0.084	0.090	0.024	0.090	0.102	0.037	0.103	0.115	0.050	0.116	0.128	0.063	0.129	0.141	0.076	0.142	0.154	-	-	-
0.070	0.018	0.091	0.097	0.024	0.097	0.109	0.037	0.110	0.122	0.050	0.123	0.135	0.063	0.136	0.148	0.076	0.149	0.161	0.089	0.162	0.174
0.071	0.018	0.092	0.098	0.024	0.098	0.110	0.037	0.111	0.123	0.050	0.124	0.136	0.063	0.137	0.149	0.076	0.150	0.162	0.089	0.163	0.175
0.080	0.019	0.102	0.108	0.026	0.109	0.122	0.040	0.123	0.136	0.054	0.137	0.150	0.068	0.151	0.164	0.082	0.165	0.178	0.096	0.179	0.192
0.090	0.021	0.114	0.120	0.028	0.121	0.134	0.042	0.135	0.148	0.056	0.149	0.162	0.070	0.163	0.176	0.084	0.177	0.190	0.098	0.191	0.204
0.100	0.023	0.126	0.132	0.030	0.133	0.148	0.046	0.149	0.164	0.062	0.165	0.180	0.078	0.181	0.196	0.094	0.197	0.212	0.11	0.213	0.228
0.110	0.025	0.138	0.145	0.033	0.146	0.162	0.050	0.163	0.179	0.067	0.180	0.196	0.084	0.197	0.213	0.101	0.214	0.230	0.118	0.231	0.247

SPECIFICATION Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	Product symbol FIW
---	-----------------------

续表 2 参数表

table2 the requirement of dimension

导体 标称 直径 nominal conductor diameter mm	FIW3			FIW4			FIW5			FIW6			FIW7			FIW8			FIW9		
	Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径		Minimum film Thickness	Overall 完成外径	
	Min. mm	Min. mm	Max. mm																		
0.112	0.025	0.140	0.147	0.033	0.148	0.164	0.050	0.165	0.181	0.067	0.182	0.198	0.084	0.199	0.215	0.101	0.216	0.232	0.118	0.233	0.249
0.114	0.025	0.142	0.150	0.034	0.151	0.168	0.052	0.169	0.186	0.070	0.187	0.204	0.088	0.205	0.222	0.106	0.223	0.240	0.124	0.241	0.258
0.120	0.027	0.150	0.158	0.036	0.159	0.176	0.054	0.177	0.194	0.072	0.195	0.212	0.090	0.213	0.230	0.108	0.231	0.248	0.126	0.249	0.266
0.125	0.027	0.155	0.163	0.036	0.164	0.181	0.054	0.182	0.199	0.072	0.200	0.217	0.090	0.218	0.235	0.108	0.236	0.253	0.126	0.254	0.271
0.127	0.028	0.158	0.166	0.037	0.167	0.186	0.054	0.184	0.201	0.077	0.207	0.226	0.097	0.227	0.246	0.117	0.247	0.266	0.137	0.267	0.286
0.130	0.028	0.161	0.169	0.037	0.170	0.189	0.057	0.190	0.209	0.077	0.210	0.229	0.097	0.230	0.249	0.117	0.250	0.269	0.137	0.270	0.289
0.132	0.028	0.163	0.171	0.037	0.172	0.191	0.057	0.192	0.211	0.077	0.212	0.231	0.097	0.232	0.251	0.117	0.252	0.271	0.137	0.272	0.291
0.140	0.029	0.172	0.181	0.039	0.182	0.201	0.059	0.202	0.221	0.079	0.222	0.241	0.099	0.242	0.261	0.119	0.262	0.281	0.139	0.282	0.301
0.142	0.027	0.172	0.181	0.037	0.182	0.201	0.057	0.202	0.221	0.077	0.222	0.241	0.097	0.242	0.261	0.117	0.262	0.281	0.137	0.282	0.301
0.150	0.030	0.183	0.193	0.041	0.194	0.215	0.063	0.216	0.237	0.085	0.238	0.259	0.107	0.260	0.281	0.129	0.282	0.303	0.151	0.304	0.325
0.160	0.032	0.195	0.205	0.043	0.206	0.227	0.065	0.228	0.249	0.087	0.250	0.271	0.109	0.272	0.293	0.131	0.294	0.315	0.153	0.316	0.337
0.170	0.033	0.206	0.224	0.045	0.218	0.249	0.079	0.252	0.275	0.103	0.276	0.299	0.127	0.300	0.323	0.151	0.324	0.347	0.175	0.348	0.371
0.180	0.035	0.218	0.229	0.047	0.230	0.253	0.071	0.254	0.277	0.095	0.278	0.301	0.119	0.302	0.325	0.143	0.326	0.349	0.167	0.350	0.373
0.190	0.036	0.229	0.249	0.048	0.241	0.274	0.073	0.266	0.290	0.098	0.291	0.315	0.123	0.316	0.340	0.148	0.341	0.365	0.173	0.366	0.390

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

续表 2 尺寸参数表

table 2 the requirement of dimension

导体 标称 直径 nominal conductor diameter	FIW3			FIW4			FIW5			FIW6			FIW7			FIW8			FIW9				
	Minimum film Thickness	Overall 完成外径																					
mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm
0.200	0.037	0.240	0.259	0.050	0.253	0.284	0.075	0.278	0.302	0.100	0.303	0.327	0.125	0.328	0.352	0.150	0.353	0.377	0.175	0.378	0.402		
0.210	0.040	0.253	0.266	0.054	0.267	0.293	0.081	0.294	0.320	0.108	0.321	0.347	0.135	0.348	0.374	0.162	0.375	0.401	0.189	0.402	0.428		
0.212	0.040	0.255	0.268	0.054	0.269	0.295	0.081	0.296	0.322	0.108	0.323	0.349	0.135	0.350	0.376	0.162	0.377	0.403	0.189	0.404	0.430		
0.220	0.040	0.263	0.280	0.054	0.277	0.307	0.081	0.304	0.330	0.108	0.331	0.357	0.135	0.358	0.384	0.162	0.385	0.411	0.189	0.412	0.438		
0.224	0.040	0.267	0.280	0.054	0.281	0.307	0.081	0.308	0.334	0.108	0.335	0.361	0.135	0.362	0.388	0.162	0.389	0.415	0.189	0.416	0.442		
0.230	0.043	0.277	0.292	0.059	0.293	0.322	0.089	0.323	0.352	0.119	0.353	0.382	0.149	0.383	0.412	0.179	0.413	0.442	0.209	0.443	0.472		
0.250	0.044	0.298	0.312	0.059	0.313	0.342	0.089	0.343	0.372	0.119	0.373	0.402	0.149	0.403	0.432	0.179	0.433	0.462	0.209	0.463	0.492		
0.254	0.046	0.304	0.319	0.062	0.320	0.350	0.093	0.351	0.381	0.124	0.382	0.412	0.155	0.413	0.443	0.186	0.444	0.474	0.217	0.475	0.505		
0.270	0.046	0.320	0.335	0.062	0.336	0.366	0.093	0.367	0.397	0.124	0.398	0.428	0.155	0.429	0.459	0.186	0.460	0.490	0.217	0.491	0.521		
0.280	0.046	0.330	0.345	0.062	0.346	0.376	0.093	0.377	0.407	0.124	0.408	0.438	0.155	0.439	0.469	0.186	0.470	0.500	0.217	0.501	0.531		

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

续表 2 尺寸参数表

table 2 the requirement of dimension

导体 标称 直径 nominal conductor diameter mm	FIW3			FIW4			FIW5			FIW6			FIW7			FIW8			FIW9					
	Minimum film Thickness	Overall 完成外径																						
	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Min. mm	
0.287	0.049	0.340	0.356	0.066	0.357	0.387	0.097	0.388	0.418	0.128	0.419	0.449	0.159	0.450	0.480	0.190	0.481	0.511	0.221	0.512	0.542			
0.300	0.049	0.353	0.369	0.066	0.370	0.400	0.097	0.401	0.431	0.128	0.432	0.462	0.159	0.463	0.493	0.190	0.494	0.524	0.221	0.525	0.555			
0.315	0.049	0.368	0.384	0.066	0.385	0.415	0.097	0.416	0.466	0.128	0.447	0.477	0.159	0.478	0.508	0.190	0.509	0.539	0.221	0.540	0.570			
0.320	0.053	0.377	0.393	0.070	0.394	0.424	0.097	0.421	0.451	0.132	0.456	0.486	0.163	0.487	0.517	0.194	0.518	0.548	0.225	0.549	0.579			
0.335	0.053	0.392	0.408	0.070	0.409	0.439	0.101	0.440	0.470	0.132	0.471	0.501	0.163	0.502	0.532	0.194	0.533	0.563	0.225	0.564	0.594			
0.350	0.053	0.407	0.423	0.070	0.424	0.454	0.101	0.455	0.485	0.132	0.486	0.516	0.163	0.517	0.547	0.194	0.548	0.578	0.225	0.579	0.609			
0.360	0.055	0.420	0.438	0.074	0.439	0.469	0.105	0.470	0.506	0.142	0.507	0.537	0.173	0.538	0.568	0.204	0.569	0.599	-	-	-			
0.400	0.055	0.460	0.478	0.074	0.479	0.509	0.105	0.510	0.540	0.136	0.541	0.571	0.167	0.572	0.602	0.198	0.603	0.633	-	-	-			
0.450	0.059	0.514	0.533	0.079	0.534	0.564	0.110	0.565	0.595	0.141	0.596	0.626	0.172	0.627	0.657	0.203	0.658	0.688	-	-	-			
0.500	0.062	0.567	0.587	0.083	0.588	0.628	0.124	0.629	0.669	0.165	0.670	0.710	0.206	0.711	0.751	-	-	-	-	-	-			
0.560	0.065	0.631	0.653	0.088	0.654	0.694	0.129	0.695	0.753	0.170	0.736	0.776	0.211	0.777	0.817									
0.630	0.069	0.705	0.728	0.093	0.729	0.769	0.134	0.770	0.810	0.175	0.811	0.851	0.216	0.852	0.892	-	-	-	-	-	-			
0.700	0.073	0.780	0.804	0.098	0.805	0.845	0.139	0.846	0.886	0.180	0.887	0.927	0.221	0.928	0.968	-	-	-	-	-	-			
0.800	0.077	0.885	0.911	0.104	0.912	0.962	0.155	0.963	1.013															

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

附表 3 导体尺寸、电阻参数

table 3 the requirement of resistance

导体 conductor [mm]	电阻 resistance	导体 conductor [mm]	电阻 resistance	导体 conductor [mm]	电阻 resistance
标称直径 Nominal	公差 Tolerance	Ω/m, 20℃	标称直径 Nominal	公差 Tolerance	Ω/m, 20℃
0.030	±0.002	21.07-28.00	0.127	±0.003	1.277-1.428
0.040	±0.003	12.28-14.92	0.130	±0.003	1.220-1.361
0.045	±0.003	9.705-11.79	0.132	±0.003	1.184-1.319
0.050	±0.003	7.922-9.489	0.140	±0.003	1.055-1.170
0.056	±0.003	6.316-7.565	0.142	±0.003	1.026-1.136
0.060	±0.003	5.437-6.757	0.150	±0.003	0.9219-1.0159
0.063	±0.003	4.954-5.900	0.160	±0.003	0.8122-0.8906
0.064	+0.002/-0.003	4.954-5.900	0.170	±0.003	0.7211-0.7871
0.070	±0.003	4.050-4.890	0.180	±0.003	0.6444-0.7007
0.071	±0.003	3.941-4.747	0.190	±0.003	0.5782-0.6264
0.080	±0.003	3.133-3.703	0.200	±0.003	0.5237-0.5657
0.090	±0.003	2.495-2.900	0.210	±0.003	0.4757-0.5123
0.100	±0.003	2.034-2.333	0.212	±0.003	0.4669-0.5026
0.110	±0.003	1.690-1.917	0.220	±0.003	0.4340-0.4662
0.112	±0.003	1.632-1.848	0.224	±0.003	0.4188-0.4495
0.114	±0.003	1.574-1.782	0.230	±0.004	0.3941-0.4298
0.120	±0.003	1.426-1.604	0.250	±0.004	0.3345-0.3628
0.125	±0.003	1.317-1.475	0.254	±0.004	0.3242-0.3512

产品名称 直焊充分绝缘零缺陷聚氨酯漆包铜圆线	产品标识 FIW
---------------------------	-------------

附表 4 伸长率、击穿电压、回弹角参数表

Table 4 the requirement of elongation、breakdown、springness etc

导体 conductor [mm]	伸长率 elongation \geq %		电压 breakdown \geq V						
	FIW3	FIW4 至 FIW9	FIW3	FIW4	FIW5	FIW6	FIW7	FIW8	FIW9
0.030	8	14	1296	2106	2916	3726	4536	-	-
0.040	9	15	1458	2349	3159	3969	4779	5589	-
0.045	9	15	1701	2673	3564	4455	5346	6237	-
0.050	10	18	1782	2673	3564	4455	5346	6237	-
0.056	10	18	2025	2916	3888	4860	5832	6804	-
0.060	12	20	2025	3159	4212	5265	6318	7371	-
0.063	12	20	2187	3159	4212	5265	6318	7371	-
0.064	12	20	2187	3159	4212	5265	6318	7371	-
0.070	12	20	2187	3159	4212	5265	6318	7371	8424
0.071	12	20	2187	3159	4212	5265	6318	7371	8424
0.080	18	25	2268	3402	4536	5670	6804	7938	9072
0.090	19	25	2430	3564	4698	5832	6966	8100	9234
0.100	20	30	2592	3888	5184	6480	7776	9072	10368
0.112	21	30	2660	3952	5244	6536	7828	9120	10412
0.114	21	30	2736	4104	5472	6840	8208	9576	10944
0.120	21	30	2888	4256	5624	6992	8360	9728	11096
0.125	21	30	2888	4256	5624	6992	8360	9728	11096
0.127	21	30	2964	4484	5624	7524	9044	10564	12084
0.130	22	30	2964	4484	6004	7524	9044	10564	12084
0.132	22	30	2964	4484	6004	7524	9044	10564	12084
0.140	22	30	3116	4636	6156	7676	9196	10716	12236
0.150	23	30	3268	4940	6612	8284	9956	11628	13300

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

附表 4 伸长率、击穿电压、回弹角参数表

Table 4 the requirement of elongation、breakdown、springness etc

导体 conductor [mm]	伸长率 elongation≥%		电压 breakdown≥V						
	FIW3	FIW4 至 FIW9	FIW3	FIW4	FIW5	FIW6	FIW7	FIW8	FIW9
0.160	23	30	3420	5092	6764	8436	10108	11780	13452
0.180	24	30	3724	5548	7372	9196	11020	12844	14668
0.200	25	30	3952	5852	7752	9652	11552	13452	15352
0.224	25	30	4256	6308	8360	10412	12464	14516	16568
0.230	25	30	4712	6992	9272	11552	13832	16112	18392
0.250	26	30	4712	6992	9272	11552	13832	16112	18392
0.287	27	30	5244	7600	9956	12312	14668	17024	19380
0.300	27	30	5244	7600	9956	12312	14668	17024	19380
0.315	27	30	5244	7600	11476	12312	14668	17024	19380
0.320	27	30	5548	7904	9956	12616	14972	17328	19684
0.335	27	30	5548	7904	10260	12616	14972	17328	19684
0.350	27	30	5548	7904	10260	12616	14972	17328	19684
0.355	28	30	5548	7904	10260	12616	14972	17328	19684
0.360	28	30	5460	7630	9800	11970	14140	16310	-
0.400	28	30	5460	7630	9800	11970	14140	16310	-
0.450	29	31	5600	7350	10063	12775	15488	18200	-
0.500	30	31	5863	7700	11288	14875	18463	-	-
0.560	31	33	4704	6228	8944	11660	14376	-	-
0.630	32	34	4969	6559	9275	11991	14708	-	-
0.700	33	35	5300	6956	9673	12389	15105	-	-
0.800	33	35	4081	5521	8215				

注 1：电压采用圆棒法。Dielectric Breakdown use by cylinder method.

注2：对于导体标称直径的中间尺寸，应取下一个最大导体标称直径的数值。For intermediate nominal conductor diameters, the value of the next larger nominal diameter shall be taken.

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

附表 5 回弹角

Table5 the requirement of springness

标称导体直径 (mm)	圆棒直径 (mm)	张力 (N)	各级别的回弹角度						
			FIW3	FIW4	FIW5	FIW6	FIW7	FIW8	FIW9
0.080	5.0	0.25	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.090			95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.100			90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.112	7.0	0.50	88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.125			84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.140			79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.160	10.0	1.00	78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.180			75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.200			72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.224	12.5	2.00	68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.250			65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.280			61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.315	19.0	4.00	62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.355			59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
0.400			55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
0.450	25.0	8.00	53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
0.500			51	63	73	80	90	-	-
0.560			48	60	68	77	88	-	-
0.630	37.5	12.0	53	64	75	95	N/A	-	-
0.700			50	68	71	90	N/A	-	-
0.800				60		N/A			

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

附录：试验方法

1、尺寸试验

(1) 量具:

- ① 0.200mm 以上的线，测量的精确度应大于 $2\mu\text{m}$ ，不超过 0.20mm 的线，其精度应优于 $1\mu\text{m}$ 。
- ② 如采用机械接触式千分尺，其测力和测砧应符附表 6 要求。

附表 6 千分尺要求 Table 6 Anvil diametr and measuring force

绕组线类型 Type of winding wire	导体标称直径 Nominal conductor diameter mm	测砧直径 Anvil diametr mm	测力 Measuring force(N)/anvil diameter(mm) = P(N/mm)
漆包圆线 Enamelled round wire	≤ 0.100 $0.100 < d \leq 0.45$ > 0.45	2 to 8 5 to 8 5 to 8	$0.01 \leq P \leq 0.16$ $0.16 < P \leq 0.32$ $0.32 < P \leq 0.80$

(2) 导体直径 (d):

- ① $d \leq 0.063\text{mm}$: 电阻法，参考“2 导体电阻试验”；
- ② $0.063 \leq d \leq 0.200\text{mm}$: 在一根校直试样上，用不损伤导体的任何方法，在相距 1m 的 3 个位置上除去绝缘层，在该 3 各位置上各测量 1 次，记录并取其平均值作为导体直径；
- ③ $d > 0.200\text{mm}$: 在一根校直试样上，用不损伤导体的任何方法，除去绝缘层，在沿裸导体圆周均匀分布的 3 点各测量一次，记录并取其平均值作为导体直径。

(3) 导体不圆度 ($d > 0.063\text{mm}$):

按“(2) 导体直径 (d)”测量，导体不圆度应为 3 个测量值的最大差值，差值不能超出附表 3 中“公差”这列的数字。

(4) 完成外径 (D):

- ① $d \leq 0.200\text{mm}$: 在 1 根校直试样相距各 1m 的 3 个位置上，各测量 1 次，记录并取其平均值作为完成外径；
- ② $d > 0.200\text{mm}$: 在一根校直试样取相距各 1m 的 2 个位置，每个位置中沿绝缘层圆周均匀分布的点每个位置沿试样圆周均匀分布测量 3 次。记录 6 个测量值并取其平均值作为外径；

(5) 漆膜厚度=完成外径-导体直径

2、导体电阻试验

电阻是 20°C 时 1m 长绕组线的直流电阻。所用试验方法的测量精度为 0.5%。

如果电阻 R_t 是在温度 t 而不是在 20°C 时测量， 20°C 时的电阻 R_{20} 可按下式换算：

$$R_{20} = \frac{R_t}{1 + \alpha(t - 20)}$$

式中：t 是测量时的实际温度， $^\circ\text{C}$

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

a 是温度系数

在 15°C 到 25°C 的温度范围内，所使用的温度系数应为：

--铜： $\alpha_{20^{\circ}\text{C}} = 3.96 \times 10^{-3} \text{K}^{-1}$

做一次试验，应记录电阻。

3、伸长试验

(1) 伸长率是长度增加值与原长度之比，用百分比表示。

(2) 在伸长仪或拉力试验机上，以 (5±1) mm/s 的速率将一根自由测量长度为 (200~250) mm 的校直试样拉伸至导体断裂点，计算断裂时长度线性增量与自由测试长度之比，用百分比表示。

测量 3 个试样，记录 3 个测试值，取其平均值作为断裂伸长度。

4、回弹性试验 (0.08mm ≤ d ≤ 1.600mm 的漆包圆线)

(1) 回弹性是卷绕成螺旋线圈或弯曲成一个角度的试样回弹后所测量得的角度。

(2) 根校直试样在圆棒上卷绕 5 圈，圆棒直径和卷绕时张力应符合表 14 要求；回弹性测量即是第五圈试样末端回弹的角度读数。测量 3 个试样，记录 3 个读数，取其平均值作为回弹角。

5、柔韧性和附着性试验

(1) 圆棒卷绕试验 (d ≤ 1.600mm 的漆包圆线)

① 一根校直试样在抛光圆棒上连续卷绕 10 圈，圆棒直径按附表 6 要求规定。圆棒以 (1~3) r/s 的速度卷绕，卷绕时线承受的张力刚好使线与圆棒接触以避免线受到拉伸或扭绞。符合上述要求的任何设备均可使用。

② 若产品标准规定卷绕之前应预先拉伸，试样应按表 3 拉伸至规定的百分比。卷绕后，用倍数如附表 8 规定的放大镜检查是否开裂。测量 3 个试样。

SPECIFICATION Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	Product symbol FIW
---	-----------------------

附表 7 热冲击制样要求

标称导体直径 (mm)		FIW3		FIW4		卷绕前拉伸 0%				
						FIW5	FIW6	FIW7	FIW8	FIW9
>	≤	卷绕前 拉伸	圆棒直径	卷绕前 拉伸	圆棒直径	圆棒直径				
-	0.050	20*	0.150	10*	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	-
0.050	0.063	15*	0.150	10*	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	-
0.063	0.080	10*	0.150	5*	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
0.080	0.112	5	0.150	0	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
0.112	0.140	0	0.150	0	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
0.140	0.200		d**		1d**	1d**	2d**	2d**	2d**	3d**
0.200	0.315		d**		1d**	1d**	2d**	2d**	3d**	3d**
0.315	0.450		d**		1d**	1d**	2d**	2d**	3d**	-
0.450	0.710		d**		2d**	3d**	4d**	4d**	-	-
0.710	1.000		d**		2d**	3d**	4d**	-	-	-
1.000	1.600		d**		2d**	3d**	-	-	-	-

注 1: *: 或拉伸至铜断裂, 取较小值;

注 2: **: d 为漆包线导体标称直径.

附表 8 检测开裂的放大倍数

导体标称直径 Nominal conductor diameter mm		放大倍数 Magnification a
>	≤	
-	0.040	10 to 15 times
0.040	0.500	6 to 10 times
0.500	1.600	1 to 6 times

a : 1 倍 表 示 使用 正 常 视 力
One time expresses normal vision.

(2) 急拉断试验

一根校直试样应急速拉伸至断裂点, 其不受应力的测试长度为 200-250mm, 拉伸后, 应用倍数如表 4 规定的放大镜, 检查试样是否开裂或失去附着性, 离断头处 2mm 的距离内不做考核。

6、热冲击试验

(1) 试样制备

- ① $d \leq 0.140\text{mm}$ 按附表 7;
- ② $d > 0.140\text{mm}$ 按附表 9;

SPECIFICATION	Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	Product symbol FIW
---------------	--	-----------------------

(2) 试样应在强迫通风烘箱中加热 30min, 温度为表 13 规定的温度±5℃。从烘箱中取出试样冷却至室温，然后用放大倍数如附表 8 规定的放大镜检查绝缘是否开裂。测量 3 个试样。

附表 9 热冲击试验圆棒卷绕要求

标称导体直径 mm	圆棒直径 mm						
	FIW3	FIW4	FIW5	FIW6	FIW7	□IW8	FIW9
0.160	0.250	0.450	0.450	0.450	0.560	0.560	0.560
	0.280	0.450	0.450	0.450	0.560	0.560	0.560
	0.315	0.450	0.450	0.450	0.560	0.560	0.560
	0.355	0.630	0.630	0.800	0.800	1.000	1.000
	0.400	0.630	0.630	0.800	0.800	1.000	1.000
	0.630	0.630	0.630	0.800	0.800	1.000	1.000
0.315	0.710	1.000	1.000	1.250	1.250	1.600	1.600
0.355	0.800	1.000	1.000	1.250	1.250	1.600	1.600
0.400	0.900	1.000	1.000	1.250	1.250	1.600	
0.450	1.000	1.120	1.120	1.800	2.000	2.000	
0.500	1.120	1.120	1.120	1.800	2.000		
0.560	1.250	1.400	1.400	1.800	2.000		
0.630	1.400	2.000	2.000	2.800	2.800		
0.710	1.600	2.000	2.000	2.800	2.800		

注：中间值的标称导体直径，采用相邻较大的标称导体直径的圆棒直径。

7、软化击穿试验

(1) 在预热到附表 1 规定温度的金属块中插入两根垂直相交的校直试样。应尽可能靠近交叉点测量温度，测量值应在规定值±3℃范围内。交叉点应在压杆下的中央。如果是 $d \leq 0.200\text{mm}$ 的试样，两根试样应先平行插入插孔（并列），第 3 根试样垂直放在前 2 根试样上，其交叉点应对称于压杆轴线。

(2) 用压杆施加如附表 10 规定的负荷。然后立刻在上下两个试样之间施加试验电压。如果下面是两个平等放置的试样，则应相互连接。负荷和试验电压的施加时间为 2min。做 3 次试验。应记录短路次数。

附表 10 在交叉点上施加的负荷

导体标称直径 mm		负 荷 N
以上	及以下	
0.100	0.125	1.25
0.125	0.315	2.20
0.315	0.500	4.50
0.500	0.800	9.00

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

8、耐刮试验 ($0.250\text{mm} \leq d \leq 0.800\text{mm}$)

- (1) 用刮针沿漆包线刮擦，逐渐增加刮擦力，其耐刮性能以其承受的最大刮擦力表示；
- (2) 一根用最大 1% 的伸长校直的试样，擦试干净后置于单向刮漆试验设备中。然后用夹头固定试样，调整支承台使之接触试样。施加在刮漆设备上的起始作用力应不大于附表 11 规定的最小刮破力的 90%，并使刮针和导体之间构成回路，导体触点距离固定支点 150mm 到 200mm 之间。加载重的刮漆装置应慢慢下降至漆包线表面然后开始刮漆。刮针停止刮漆时，记录设备显示的度数；
- (3) 试验应在同一根试样上再重复进行两次，沿着漆包线的圆周进行转位，一次离原位置 120°C，一次离原位置 240°C，记录试样结果，取其平均值作为平均刮破力。

附表 11 刮破力要求

导体标称直径 (mm)	最小平均刮破力 (N)	每次试验中最小刮破力 (N)
0.250	4.10	3.50
0.280	4.50	3.70
0.315	4.75	4.00
0.355	5.10	4.30
0.400	5.45	4.60
0.450	5.80	4.90
0.500	6.20	5.25
0.560	6.65	5.60
0.630	7.10	6.00
0.710	7.60	6.45

注：对于导体标称直径的中间尺寸，应取下一个最大导体标称直径的最小平均刮破力数值。

9、耐溶剂试验(适用于 $d > 0.250\text{mm}$ 的漆包圆线)

- (1) 一根约 150mm 长的漆包线校直试样应在强迫通风的 (130 ± 3) °C 烘箱中预处理 10min. 然后将有效长度试样浸入盛有标准溶剂的玻璃容器中 30min，溶剂温度为 (60 ± 3) °C. 然后从溶剂中取出试样，30s 内测量其表面的硬度。

- (2) 试样应平整放在光滑硬表面上，铅笔应以约 60° 的角度斜置于漆包线表面，并且铅笔尖应以约 $5 \pm 0.5\text{N}$ 的压力沿漆包线表面缓慢推移。测量 3 次。

10、击穿电压试验

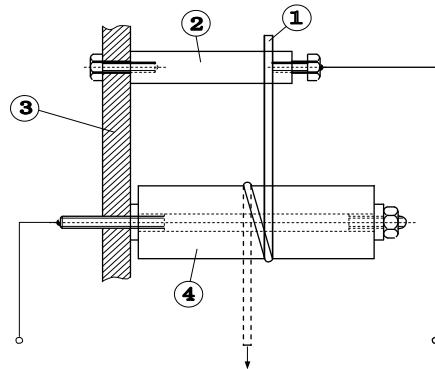
- (1) 试验电压应是标称频率 50Hzak 60Hz 的交流电压（电流 5mA），从零开始施加试验电压，然后按附表 12 规定的恒定速度升压。

SPECIFICATION	Product symbol
Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire,CLASS 180	FIW

附表 12 试验电压升压速度

击穿电压 V		升压速度 V/s
以上	及以下	
-	500	20
500	2500	100
2500	-	500

(2) 取一根校直漆包线试样的一端除去绝缘，按下图所示接到上接线端上，然后在金属圆棒上绕一圈。漆包线的下端施加符合附表 13 规定的负荷，以保持试样与金属圆柱紧密接触。在漆包线导体和金属圆柱之间施加试验电压。试验应在室温下进行。测量 5 个试样。记录 5 个击穿电压值。



① 试样specimen ② 绝缘板insulating material ③ 接线柱upper terminal ④ 圆棒cylinder

附表 13 施加在漆包线上的负荷

导体标称直径 mm		负荷 N	试验柱直径 mm	导体标称直径 mm		负荷 N	试验柱直径 mm
以上	及以下			以上	及以下		
-	0.04	0.080	25±1	0.080	0.090	0.400	25±1
0.04	0.045	0.100	25±1	0.090	0.100	0.500	25±1
0.045	0.050	0.130	25±1	0.100	0.160	0.600	25±1
0.050	0.056	0.160	25±1	0.160	0.250	0.850	25±1
0.056	0.064	0.200	25±1	0.250	0.355	1.700	25±1
0.064	0.071	0.260	25±1	0.355	0.500	3.400	25±1
0.071	0.080	0.330	25±1	0.500	0.710	7.000	50±2

11、绝缘连续性

(30±1) m 试样以 (275±25) mm/s 的速度从高压电极轮上通过。试样导体和电极接入电气回路。其开路直流试验电压调节到附表 14 的规定值，偏差为±5%。试样的接地导体应接正极。做一次试验。记录每 30m 长漆包线的缺陷数。

SPECIFICATION	Solderable fully insulated(FIW) zero-defect enameled round copper wire, CLASS 180	Product symbol FIW
---------------	---	-----------------------

附表 14 试验电压

导体标称直径[mm]		直流电压, V															
>	≤	FIW3	FIW4	FIW5	FIW6	FIW7	FIW8	FIW9									
0.035	0.050	750	750	1000	2000	2000	2000	3000									
0.050	0.053																
0.053	0.064																
0.064	0.085		1000	2000													
0.085	0.095																
0.095	0.118																
0.118	0.125	1000	2000	3000	3000	3000	-	-									
0.125	0.170																
0.170	0.190																
0.190	0.250		2000	3000													
0.250	0.300																
0.300	0.375																
0.375	0.425	2000	3000														
0.425	0.500																
0.500	0.600																
0.600	0.750	3000															

12、直焊性

(1) 试样准备:

- ① $d \leq 0.050\text{mm}$: 取 8 根直线状试样, 用合适张力将其绞和在一起并卷绕在夹持装置总;
- ② $0.050 < d \leq 0.10\text{mm}$: 取 1 根直线状试样, 卷绕在试样夹持装置中;
- ③ $d > 0.10\text{mm}$: 取 1 根月 200mm 的直线状试样;

(2) 试样应垂直入于焊锡缸中间, 焊锡缸温度按附表 1 规定。试样下端头应置于焊锡缸液面下 $35 \pm 5\text{mm}$ 处。
试样浸入的位置应距离温度测量点 10mm 以内。在附表 1 的浸入时间结束后, 试样应侧移然后取出。

(3) 用 (6~10) 倍的放大镜检查镀锡线表面, 如果 $d \leq 0.100\text{mm}$ 的漆包线, 检查应限定在试样支点中央 $25 \pm 2.5\text{mm}$ 的自由长度范围, 如 $d > 0.1\text{mm}$, 检查应限定在浸入釜中下方 15mm 处;

(4) 测量 3 个试样, 记录漆包线表面状况。